

证券简称：艾为电子

证券代码：688798

上海艾为电子技术股份有限公司

投资者关系活动汇总表

(2026年5月27日-2026年6月5日)

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	东证资管、汇丰晋信基金、易方达基金
时间	2026年5月27日、2026年6月3日、2026年6月5日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：余美伊
投资者关系活动主要内容介绍	<p>第一部分：解读公司2026年第一季度报告并介绍公司概况、公司成长、公司团队、主要产品线等。</p> <p>第二部分：问答环节</p> <p>问题一：公司2026年第一季度各下游客户的需求情况？</p> <p>回答：一季度消费电子下游市场受存储供应短缺影响面临阶段性挑战，公司通过持续优化产品矩阵、加速新产品迭代导入，实现了国内市场份额的相对稳定；同时，公司持续深化海外客户拓展，相关业务在一季度实现较快增长。在工业领域，公司积极把握制造业需求复苏、自动化渗透率持续提升的行业机遇，在工业控制、能源、通信、医疗等市场持续拓展客户资源，多款新产品陆续实现量产并逐步形成规模化交付能力。在汽车电子领域，公司依托车规级呼吸灯、中大功率音频及电源管理等产品的技术积淀，与存量客户的合作持续深化，相关业务保持较快增长；同时，新客户拓展也取得进展，多家国内主流新能源车企已顺利进入规模化交付阶段。</p> <p>问题二：公司2026年第一季度毛利率下降的原因？</p>

	<p>回答：一季度综合毛利率的下降，主要是公司应对市场需求结构的变化，在保持市场份额的同时，对产品矩阵和定价体系进行了适当优化，上述经营策略在短期内对公司综合毛利率带来一些压力。</p> <p>问题三：公司费用投入情况如何？</p> <p>回答：公司一季度总费用投入为 2.01 亿元，同比增长 11.6%。其中，销售费用同比下降 8.3%，管理费用同比增长 3.3%。公司继续加大研发投入力度，研发费用投入 1.28 亿元，同比增长 4.1%，研发投入占营业收入的比例为 19.79%，较 2025 年同期提升 0.58 个百分点。此外，一季度财务费用增长较快。一方面是受美元汇率波动影响，产生汇兑损失 1,246 万元，另一方面，公司在一季度完成可转债发行后，计提利息费用 662 万元。</p> <p>问题四：研发人员情况及研发进展？</p> <p>回答：截至 2025 年底，公司研发人员 674 人，同比增长 22.1%，占公司总人数的 69.6%；掌握核心技术 75 项，累计取得发明专利 484 个，实用新型专利 238 个，外观设计专利 7 个，软件著作权 134 个，集成电路布图登记 634 个。</p> <p>问题五：公司新产品布局情况？</p> <p>回答：今年以来，公司围绕音频、电源与信号链、传感器、端口保护等领域密集推出多款产品，进一步完善产品布局，为各业务板块增长提供坚实支撑。音频领域实现多点突破，先后发布 NPU 语音芯片、DSP 音频功放、中大功率音频功放、高保真音频开关，多款产品搭载自研 SKTune 神仙算法，通过集成 DSP、IV Sense 等技术实现性能升级，覆盖智能语音、消费电子、车载音频等场景需求。电源与信号链领域，推出双通道零漂移运算放大器、高效率升压变换器，前者完善了工业信号链产品布局，后者为便携设备提供稳定可靠的供电解决方案。传感器领域，发布高压 40V Hyper-Hall™，为工业智能化升级提供解决方案，进一步巩固公司在磁传感器领域的技术优势。端口保护领域，先后推出集成 8KV ESD 能力的高带宽 USB 保护开关、OVP+OCP 一体化保护芯片及 Plus-TVS 产品，分别针对 USB 接口、AI 可穿戴设备及端口浪涌防护场景，有效解决终端设备的安全防护痛点。</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>问题六：公司产品在 AR/AI 眼镜上拓展情况？</p> <p>回答：公司高度重视 AR/AI 眼镜作为下一代人机交互中心的发展潜力，并积极进行战略布局。在技术与产品层面，公司依托在高性能音频解决方案、完整的 Haptic 触觉反馈解决方案、高性能数模混合芯片、电源管理及信号链等领域的长期积累，已构建起能够支持不同形态 AR/AI 设备的产品矩阵。其中，音频与触觉反馈方案致力于提升设备的沉浸式交互体验，而数模混合芯片、电源管理等核心元器件则为设备实现轻量化、长续航和稳定运行提供了关键支撑。市场拓展方面，公司也取得积极进展。2025 年以来，多家厂商新发布的 AR/AI 设备采用了公司的芯片解决方案。</p> <p>问题七：公司车规测试中心的建设进展，该测试中心投产后会给公司带来哪些影响？</p> <p>回答：公司上海临港车规级测试中心项目目前按既定计划推进，投产后将提升公司车规级芯片测试验证能力。随着公司汽车电子业务持续拓展，车规芯片测试需求快速增长，下游客户对产品质量与功能的要求不断提高，现有上游封测企业提供的测试服务已无法充分满足公司需求。同时，上游封测产能整体偏紧，外协厂商优先保障量产产品的测试需求，导致公司在研产品的测试排期与资源保障不足。公司车规级测试中心建成投产后，将有效缓解上述测试资源瓶颈，提升车规级芯片研发效率。根据建设规划，该测试中心可独立开展可靠性测试、产品性能测试分析及失效分析等业务，能够实现十万级的工程测试需求，对样品进行全面的性能验证；同时，可实现百万级的量产测试需求，对在产品的各类缺陷进行检测，保障产品良率。</p> <p>问题八：请问公司可转债募投项目的进展情况如何？</p> <p>回答：公司严格按照募集资金使用计划，推进各项募投项目建设。其中，全球研发中心及产业化一期项目已于 2025 年第四季度完成奠基，目前正稳步推进土建施工，各项建设工作按既定节点有序开展；与此同时，端侧 AI、运动控制、车载芯片等募投项目也在按计划稳步推进。</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

证券简称：艾为电子

证券代码：688798

关于本次活动是否涉 及应当披露重大信息 的说明	本次活动,公司严格按照相关规定交流沟通,不存在未公开重大信息泄露等情形。
附件清单(如有)	无
日期	2026年6月6日